#### Notification about the transfer of the semiconductor business

The semiconductor business of Panasonic Corporation was transferred on September 1, 2020 to Nuvoton Technology Corporation (hereinafter referred to as "Nuvoton"). Accordingly, Panasonic Semiconductor Solutions Co., Ltd. became under the umbrella of the Nuvoton Group, with the new name of Nuvoton Technology Corporation Japan (hereinafter referred to as "NTCJ").

In accordance with this transfer, semiconductor products will be handled as NTCJ-made products after September 1, 2020. However, such products will be continuously sold through Panasonic Corporation.

Publisher of this Document is NTCJ.

If you would find description "Panasonic" or "Panasonic semiconductor solutions", please replace it with NTCJ.

Except below description page
 "Request for your special attention and precautions in using the technical information and semiconductors described in this book"

Nuvoton Technology Corporation Japan

Doc No. TD4-EA-01886 Revision. 1

# Panasonic \_\_\_\_

### MIP2900MTSCF

種別/Type		シリコン MOS形集積回路/Silicon MOSFET type Integrated Circuit								
用途/Application		スイッチング電源制御用/For Switching Power Supply Control								
		CMOS形/	CMOS形/CMOS type							
等価[	回路/Equivalent	t Circuit	付図/	See Figure						
外形。	外形/Out Line DIP7-A			1-B	マーク記号	/マーキング/Mark	ing N	/IP290		
		<u> </u>			<u> </u>		ı			
A. 絶	対最大定格/A	bsolute maxim	um ratings	3						
NO.	項目/Item		記号/ Symbol	定格/Ratings		単位/ Unit	1	備考/Note		
	ドレイン電圧									
1	2.0.0.0.00000			VD	700		V			
2	バイパス電圧 BYPASS Voltage			VB	7	٧				
	フィードバック	_								
3	1 EEBB/ (eff. Feltage			VF	5		V	_		
4	出力電流 Output Current			ID	16	5	mA			
5	出力ピーク電流 Output Peak (			IDP	420		mA			
J				IDF	42	0	IIIA			
	チャネル部温度 6 Channel Temperature			Tch	15	°C				
6	i Channel Lemb	· ·								
6										
6 7	保存温度 Storage Temp			Tstg	-55 <b>~</b>	+150	°C			
	保存温度			Tstg	-55 ∼	+150	°C			
7	保存温度	erature	əristics	Tstg		+150 ‡ ∕ Measure cond		25°C±2°	C)	
7 <b>B</b> . <b>電</b>	保存温度 Storage Temp <b>気的特性</b> /Elec	perature	eristics	Tstg 記号/		‡∕Measure cond	lition (TC=	-25°C±2°	1	11-4
7	保存温度 Storage Temp <b>気的特性</b> /Elec	erature	eristics		測定条件	‡∕Measure condure Condure			1	Unit
7 <b>B. 電</b> No.	保存温度 Storage Temp <b>気的特性</b> /Elec	perature e <b>trical characte</b> 頁目/Item		記号/	測定条件 測定条件/Measu	‡∕Measure condure Condure	lition (TC=	Lin	nit	Unit
7 B. 電 No.	保存温度 Storage Temp <b>気的特性</b> /Elec ロール機能/C( 出力周波数	erature etrical characte 質目/Item ONTROL FUNC		記号/ Symbol	測定条件 測定条件/Measu (測定図-1 参照/	‡∕Measure condure Condure	lition (TC=	Min	Max	
7 <b>B. 電</b> No.	保存温度 Storage Temp <b>気的特性/Elec</b> 項 ロール機能/CO 出力周波数 Output Frequen	erature etrical characte 質目/Item ONTROL FUNC		記号/	測定条件 測定条件/Measu	‡∕Measure condure Condure	lition (TC=	Lin	nit	Unit
7 B. 電 No.	保存温度 Storage Temp <b>気的特性</b> /Elec ロール機能/C( 出力周波数	erature etrical characte 質目/Item ONTROL FUNC ncy イサイクル		記号/ Symbol	測定条件 測定条件/Measu (測定図-1 参照/	‡∕Measure condure Condure	lition (TC=	Min	Max	
7 B. 電 No. 【コント 1 2	保存温度 Storage Temp  気的特性/Elect  ロール機能/C( 出力周波数 Output Frequen 最大デューティ Maximum Duty フィードバック	erature  ctrical characte  目 / Item  ONTROL FUNC  ncy イサイクル Cycle しきい値電流	CTIONS]	記号/ Symbol fOSC MAXDC	測定条件/Measu (測定図-1 参照/ FB:OPEN	‡∕Measure condure Condure	Typ.	Min 40 65	Max 48	kHz
7 B. 電 No. 【コント	保存温度 Storage Temp 気的特性/Elec ロール機能/CO 出力周波数 Output Frequen 最大デューティ Maximum Duty フィードバック Feedback Thres	erature etrical characte  E目/Item  ONTROL FUNC  OCY イサイクル  Cycle  しきい値電流 shold Current	CTIONS]	記号/ Symbol fOSC	測定条件/Measu (測定図-1 参照/ FB:OPEN	‡∕Measure condure Condure	Typ.	Min 40	Max 48	kHz
7 B. 電 No. 【コント 1 2	保存温度 Storage Temp 気的特性/Elec 理 ロール機能/CC 出力周波数 Output Frequen 最大デューティ Maximum Duty フィードバック Feedback Thres フィードバック	erature etrical characte  E目/Item ONTROL FUNG  ONTROL FUNG  Oycle しきい値電流 shold Current  ヒステリシス電	CTIONS]	記号/ Symbol fOSC MAXDC	測定条件/Measu (測定図-1 参照/ FB:OPEN	‡∕Measure condure Condure	Typ.  44  68  -50	40 65 -85	Max  48  71  -30	kHz % uA
7 B. 電 No. 【コント 1 2	保存温度 Storage Temp 気的特性/Elect 項 ロール機能/CC 出力周波数 Output Frequen 最大デューティ Maximum Duty フィードバック Feedback Thres フィードバック Feedback Hyste	erature etrical characte 質目/Item ONTROL FUNG  ncy イサイクル Cycle しきい値電流 shold Current ヒステリシス質	CTIONS]	記号/ Symbol fOSC MAXDC	測定条件/Measu (測定図-1 参照/ FB:OPEN	‡∕Measure condure Condure	Typ.	Min 40 65	Max 48	kHz %
7 B. 電 No. 【コント 1 2 3 4	保存温度 Storage Temp  気的特性/Elect  「中の一ル機能/CO 出力周波数 Output Frequen 最大デューティ Maximum Duty フィードバック Feedback Thres フィードバック Feedback Hyste フィードバック フィードバック	perature  petrical characte  E目/Item  ONTROL FUNC  Cycle  しきい値電流 shold Current  ヒステリシス語 eresis Current 端子電圧	CTIONS]	記号/ Symbol fOSC MAXDC IFB	測定条件/Measu (測定図-1 参照/ FB:OPEN	‡∕Measure condure Condure	Typ.  44  68  -50	40 65 -85	Max  48  71  -30  -5	kHz % uA uA
7 B. 電 No. 【コント 1 2	保存温度 Storage Temp  気的特性/Elect  「中の一ル機能/CO 出力周波数 Output Frequen 最大デューティ Maximum Duty フィードバック Feedback Thres フィードバック Feedback Hyste フィードバック Feedback Thres	erature  ctrical characte  目 / Item  ONTROL FUNC  cy イサイクル Cycle しきい値電流 shold Current ヒステリシスを eresis Current 端子電圧 shold Current	CTIONS]	記号/ Symbol fOSC MAXDC	測定条件/Measu (測定図-1 参照/ FB:OPEN	‡∕Measure condure Condure	Typ.  44  68  -50	40 65 -85	Max  48  71  -30	kHz % uA
7 B. 電 No. 【コント 1 2 3 4	保存温度 Storage Temp 写の特性/Elect 写の特性/Elect 日力周波数 Output Frequen 最大デューティ Maximum Duty フィードバック Feedback Thres フィードバック Feedback Thres フィードバック Feedback Thres フィードバック Feedback Thres	erature  etrical characte  E目/Item  ONTROL FUNG  Cycle  しきい値電流  shold Current  ヒステリシスを eresis Current  端子電圧  shold Current  た電電圧	CTIONS】	記号/ Symbol fOSC MAXDC IFB	測定条件/Measu (測定図-1 参照/ FB:OPEN	‡∕Measure condure Condure	Typ.  44  68  -50	40 65 -85	Max  48  71  -30  -5	kHz % uA uA
7 B. 電 No. 【コント 1 2 3 4	保存温度 Storage Temp  気的特性/Elect  「中の一ル機能/CO 出力周波数 Output Frequen 最大デューティ Maximum Duty フィードバック Feedback Thres フィードバック Feedback Hyste フィードバック Feedback Thres	erature  ctrical characte  自lea Item  ONTROL FUNC  ncy イサイクル Cycle しきい値電流 shold Current ヒステリシス管 eresis Current 端子電圧 shold Current 充電電圧 acitor Voltage	CTIONS】	記号/ Symbol fOSC MAXDC IFB IHYS	測定条件/Measu (測定図-1 参照/ FB:OPEN	‡∕Measure condure Condition ∕See Figure 1)	Typ.  44  68  -50  -12  1.5	40 65 -85 -18	1.9	kHz % uA uA
7 B. 電 No. 【コント 1 2 3 4	保存温度 Storage Temp 項 「気的特性/Elec 項 ロール機能/CC 出力周波数 Output Frequen 最大デューティ Maximum Duty フィードバック! Feedback Thres フィードバック! Feedback Hyste フィードバック! Feedback Thres ハイハ・スコンデンサラ BYPASS Capa	erature  etrical characte  自lea Item  ONTROL FUNC  ncy イサイクル Cycle しきい値電流 shold Current ヒステリシス語 eresis Current 端子電圧 shold Current  な電電圧 acitor Voltage  た	CTIONS】	記号/ Symbol fOSC MAXDC IFB IHYS	測定条件 測定条件/Measu (測定図-1 参照) FB:OPEN FB:OPEN	#/Measure condure Condition /See Figure 1)	Typ.  44  68  -50  -12  1.5  5.8	40 65 -85 -18 1.1	1.9 6.1	kHz % uA uA
7 B. 電 No. 【コント 1 2 3 4 5 6	保存温度 Storage Temp 写 Temp 写 Temp 写 Temp 写 Temp 可 Temp の T	erature  etrical characte  自lea Item  ONTROL FUNC  A サイクル  Cycle  しきい値電流  shold Current  にステリシス語 eresis Current  端子電圧 shold Current  充電電圧 acitor Voltage  た	CTIONS】	記号/ Symbol fOSC MAXDC IFB IHYS VFB	測定条件 測定条件/Measu (測定図-1 参照/ FB:OPEN FB:OPEN IFB= -25uA	#/Measure condure Condition /See Figure 1)	1.5 5.8 180	Lin Min  40  65  -85  -18  1.1  5.4  90	1.9 6.1 300	kHz % uA uA V
7 B. 電 No. 【コント 1 2 3 4 5	保存温度 Storage Temp 項 の特性/Elect 項 の一ル機能/CO 出力周波数 Output Frequen 最大デューテー Maximum Duty フィードバック! Feedback Thres フィードバック! Feedback Thres フィードバック! Feedback Thres フィードバック! Feedback Thres フィードバック! Feedback Thres フィードバック! Feedback Thres ハイパネコンテンサラ BYPASS Capa パイパネコンテンサラ	erature  etrical characte  自lea Item  ONTROL FUNC  A サイクル  Cycle  しきい値電流  shold Current  にステリシス語 eresis Current  端子電圧 shold Current  充電電圧 acitor Voltage  た	CTIONS】	記号/ Symbol fOSC MAXDC IFB IHYS VFB	測定条件 測定条件/Measu (測定図-1 参照/ FB:OPEN FB:OPEN IFB= -25uA VBypass = VCC+0.2 VBypass = VCC+0.2	#/Measure condure Condition /See Figure 1)	115	Lin Min  40  65  -85  -18  1.1  5.4  90	1.9 6.1 300	kHz % uA uA V V uA uA
7 B. 電 No. 【コント 1 2 3 4 5 6 7	保存温度 Storage Temp 写 Temp 写 Temp 写 Temp 写 Temp 写 Temp の T	errature  etrical characte  El / Item  ONTROL FUNC  ONT	e Charge	記号/ Symbol fOSC MAXDC IFB IHYS VFB VCC	測定条件/Measu (測定図-1 参照/ FB:OPEN FB:OPEN  IFB= -25uA  VBypass = VCC+0.2 VBypass = VCC+0.2 VBypass = 0V VBypass = 4.0V	#/Measure condure Condition /See Figure 1)	Typ.  44  68  -50  -12  1.5  5.8  180  160  2.5	Lin Min  40  65  -85  -18  1.1  5.4  90  70	1.9 6.1 300 280	kHz % uA v V v uA uA uA mA
7 B. 電 No. 【コント 1 2 3 4 5 6	保存温度 Storage Temp 項 の特性/Elect 切 の北力周波数 Output Frequen 最大デューティ Maximum Duty フィードバック! Feedback Thres フィードバック! Feedback Thres フィードバック! Feedback Thres フィードバック! Feedback Thres フィードバック! Feedback Thres フィードバック! Feedback Thres フィードバック! Feedback Thres カイハ・スコンテンサラ BYPASS Supp ハイハ・スコンテンサラ BYPASS	perature  petrical characte	e Charge	記号/ Symbol fOSC MAXDC IFB IHYS VFB	測定条件 測定条件/Measu (測定図-1 参照/ FB:OPEN FB:OPEN IFB= -25uA VBypass = VCC+0.2 VBypass = VCC+0.2 VBypass = OV	#/Measure condure Condition /See Figure 1)	Typ.  44 68 -50 -12 1.5 5.8 180 160 2.5 1.5	Lin Min  40  65  -85  -18  1.1  5.4  90	1.9 6.1 300	kHz % uA v V v uA uA

Page 1 of 4

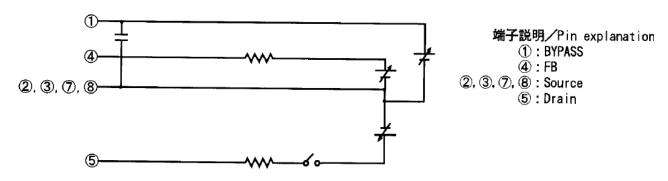
Established : 2013-12-12 Revised : ###-##-##

## Panasonic \_\_\_

### MIP2900MTSCF

【保護機能/Circuit protection:*は設計保証項目/Design Guarantee Item】									
	過電流保護検出								
11	Self-Protection Current Limit	ILIMIT		0.15	0.135	0.165	Α		
*	オン時ブランキング幅								
12	Leading Edge Blanking Delay	ton(BLK)		200			ns		
*	過電流保護遅れ時間								
13	Current Limit Delay	td(OCL)		100			ns		
*	過熱保護温度								
14	Thermal Shutdown Temperature	TOTP		140	130	150	°C		
*	過熱保護温度ヒステリシス								
15	Thermal Shutdown Hysteresis	ΔΟΤΡ		70			°C		
【出力》	【出力/Output】								
	オン抵抗								
16	ON-State Resistance	RDS(ON)	ID=25mA	31.2		36.0	Ω		
	オフ時ドレイン端子リーク電流		VBypass= 6.5V						
17	OFF-State Current	IDSS	VFB= 0V, VDS= 650V			0.25	mA		
	ドレイン耐圧		VBypass= 6.5V						
18	Breakdown Voltage	VDSS	VFB= 0V, ID= 100uA		700		V		
	立ち上がり時間								
19	Rise Time	tr		100			ns		
	立ち下がり時間								
20	Fall Time	tf		40			ns		
【電源電圧/Supply】									
	最小ドレイン電圧								
21	Drain Supply Voltage	VD(MIN)			50		V		
*	熱抵抗		エポキシ基板(3cm×3cm)実装時						
22	Thermal Resistance	Rth (j-a)	Ta=25°C Surface Mounted on Epoxy Board	90			°C/W		

【Fig.1:測定回路図/Measure Circuit】

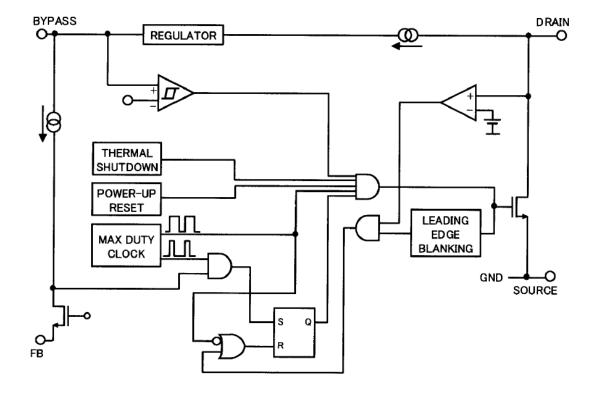


Page 2of 4

Established : 2013-12-12 Revised : ###-##-##

## **Panasonic**

#### ■ブロック図/Block Figure



Page 3of 4

Established : 2013-12-12 Revised : ###-##-##

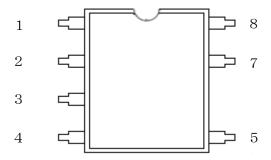
MIP2900MTSCF

### **Panasonic**

### 端子配置図/Pin Layout

<パッケージコード/Package code: DIP7-A1-B>

対象品種/Objective Product Category: MIP series (IPD)



	端子名/Terminal name								
Pin No.	MIP025*ST*** MIP28**MT*** MIP29**MT*** MIP38**MT***	MIP024*ST***	MIP022*ST*** MIP2E**MT*** MIP3E**MT***	MIP2A**MT*** MIP2C**MT*** MIP2D**MT*** MIP2G**MT*** MIP2F**MT***	MIP2H**MT***	MIP2J**MT***	MIP41**MT***		
1	BYPASS	Multi Function	Source	VDD	VDD	VDD	VDD		
2	Source	Source	Source	FB	FB	NC	FB		
3	Source	Source	Source	CL	OLP	TR	TR		
4	FB	Control	Control	VCC	VCC	VCC	VCC		
5	Drain	Drain	Drain	Drain	Drain	Drain	Drain		
6	-	-	-	-	-	-	-		
7	Source	Source	Source	Source	Source	Source	Source		
8	Source	Source	Source	Source	Source	Source	Source		

Established : 2013-12-12 Revised : ###-##

# Request for your special attention and precautions in using the technical information and semiconductors described in this book

- (1) If any of the products or technical information described in this book is to be exported or provided to non-residents, the laws and regulations of the exporting country, especially, those with regard to security export control, must be observed.
- (2) The technical information described in this book is intended only to show the main characteristics and application circuit examples of the products. No license is granted in and to any intellectual property right or other right owned by Panasonic Corporation, Nuvoton Technology Corporation Japan or any other company. Therefore, no responsibility is assumed by our company as to the infringement upon any such right owned by any other company which may arise as a result of the use of technical information de-scribed in this book.
- (3) The products described in this book are intended to be used for general applications (such as office equipment, communications equipment, measuring instruments and household appliances), or for specific applications as expressly stated in this book.
  - Please consult with our sales staff in advance for information on the following applications, moreover please exchange documents separately on terms of use etc.: Special applications (such as for in-vehicle equipment, airplanes, aerospace, automotive equipment, traffic signaling equipment, combustion equipment, medical equipment and safety devices) in which exceptional quality and reliability are required, or if the failure or malfunction of the products may directly jeopardize life or harm the human body.
  - Unless exchanging documents on terms of use etc. in advance, it is to be understood that our company shall not be held responsible for any damage incurred as a result of or in connection with your using the products described in this book for any special application.
- (4) The products and product specifications described in this book are subject to change without notice for modification and/or improvement. At the final stage of your design, purchasing, or use of the products, therefore, ask for the most upto-date Product Standards in advance to make sure that the latest specifications satisfy your requirements.
- (5) When designing your equipment, comply with the range of absolute maximum rating and the guaranteed operating conditions (operating power supply voltage and operating environment etc.). Especially, please be careful not to exceed the range of absolute maximum rating on the transient state, such as power-on, power-off and mode-switching. Otherwise, we will not be liable for any defect which may arise later in your equipment.
  Even when the products are used within the guaranteed values, take into the consideration of incidence of break down and failure mode, possible to occur to semiconductor products. Measures on the systems such as redundant design, arresting the spread of fire or preventing glitch are recommended in order to prevent physical injury, fire, social damages, for example, by using the products.
- (6) Comply with the instructions for use in order to prevent breakdown and characteristics change due to external factors (ESD, EOS, thermal stress and mechanical stress) at the time of handling, mounting or at customer's process. We do not guarantee quality for disassembled products or the product re-mounted after removing from the mounting board. When using products for which damp-proof packing is required, satisfy the conditions, such as shelf life and the elapsed time since first opening the packages.
- (7) When reselling products described in this book to other companies without our permission and receiving any claim of request from the resale destination, please understand that customers will bear the burden.
- (8) This book may be not reprinted or reproduced whether wholly or partially, without the prior written permission of our company.

No.070920

### 单击下面可查看定价,库存,交付和生命周期等信息

>>Panasonic(松下)